科技工业园区的新发展 软件园及其规划建设



作者:刘敏,刘蓉著

出版社:北京:中国建筑工业出版社

出版日期: 2003.07

总页数: 266

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/11106141.html) 查找全本阅读方式

科技工业园区的新发展 软件园及其规划建设 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/11106141.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11106141.html

书名: 科技工业园区的新发展 软件园及其规划建设